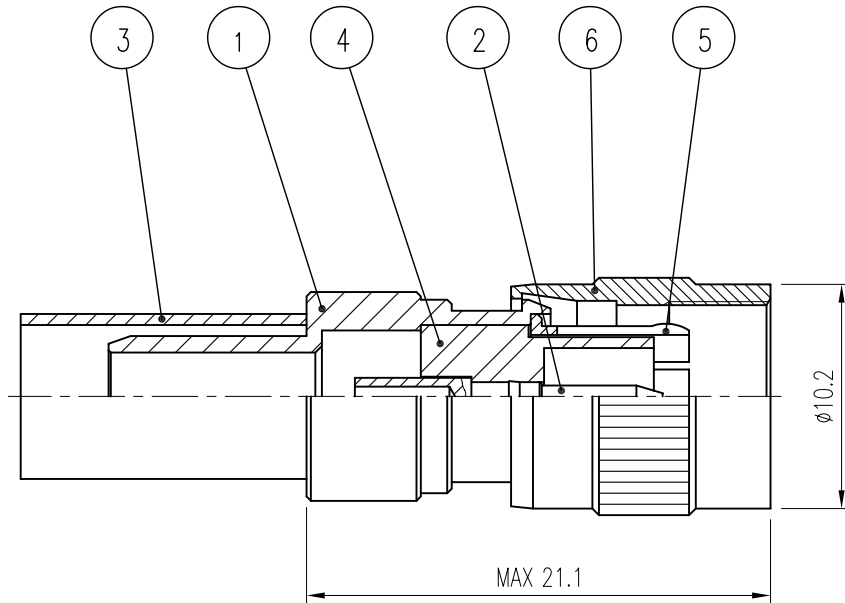


수 정 내 용										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
가공														
ST(기준)										△				
ST(개선)										△				



6	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00085-135/1 (K5002)
5	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00065-135/1 (J5001)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00849-N/1 (H5004)
3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00062-145/1 (F5001)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCR00900-135/1 (E5003)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01098-135/1 (D5064)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 1997. 5. 30.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.				
	승인						
재질	검도	도명 1.6/5.6 DIN(M)			A4 도번 CN00600-7/1 K318-084-000		
	재도						
열처리	작성부서						
보호피막처리	연 구 소						
	적도	NS	단위	mm	총량		